

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. WALLS-33008

Produktyp
Putz mit organischen Bindemitteln

Kennzeichen zur Identifikation
HECK SHP (Siliconharzputz FP, KC1, KC1,5, KC2, KC3, R2, R3)

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außen- oder Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

BASF Wall Systems GmbH & Co. KG · Thölauer Straße 25 · D-95615 Marktredwitz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) · Kennnummer 0432
hat die Typprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230007920-2-2 / Prüfbericht Nr. 230007920-10-2 /
Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-18-2

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1 hoch	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W3 niedrig	EN 15824:2009
Haftfestigkeit	$\geq 0,3 \text{ MPa}$	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Druchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist $\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d}^{0,5})$	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\text{dry}}$	NPD – „No Performance Determined“	EN 15824:2009
Brandverhalten	B - s1, d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD – „No Performance Determined“	EN 15824:2009

Die Leistung des Produkts, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Joachim Fürbringer
(Geschäftsführer)



Dr. Stefan Roßmayer
(Leiter F&E / Bauberatung)

Marktredwitz, 10.06.2013

Anlage
Sicherheitsdatenblatt